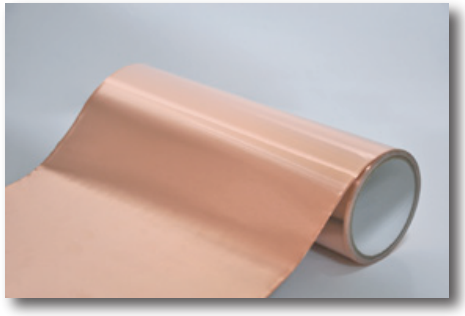
## 導電系列材料 【無基材導電膠】

| 品名　型號 | 厚度（mm） | 垂直阻抗 (ohm/in2) | 適用溫度 | 黏著力 Kg/25mm | 基材 |
|---|---|---|---|---|---|
| HX-1003 | 0.03T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 無 |
| HX-1004 | 0.04T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 無 |
| HX-1005 | 0.05T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 無 |

產品特性：
使用pe白雙離型紙，再使用日本進口導電性壓克力感壓膠導電系數佳，提供更好的導電性質，具有極佳的粘著性及良好的導通性。

## CU系列材料 【導電銅箔】

| 品名　型號 | 厚度（mm） | 垂直阻抗 (ohm/in2) | 適用溫度 | 黏著力 Kg/25mm | 基材 |
|---|---|---|---|---|---|
| HX-1106A(CU) 壓克力自粘膠 | 0.065T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 銅箔 |
| HX-1108A(CU) 壓克力自粘膠 | 0.08T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 銅箔 |
| HX-1106(CU) 導電銅箔 | 0.065T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 銅箔 |
| HX-1108(CU) 導電銅箔 | 0.08T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 銅箔 |
| HX-1209(CU) （雙面導電） | 0.095T | 0.05Ω ↓ | -20～120℃ | 1.0 ↑ | 銅箔 |
| HX-1312-C (CU MYLAR) | | | | | |



產品特性：
導電銅箔膠帶採用銅箔為基材，電流方面的傳導、本銅箔具有低表面氧化之特性，可黏著於各式不同之基材上表現得非常優良，金屬、絕緣材料等擁有廣寬溫度使用範圍，具有優越的防電磁波干擾特性。

適用範圍：
桌上型及筆記型電腦、掃描器機、液晶顯示器、手機、DVD、PDA、PDP、電子業、通訊產品...等。